

2013年1月31日

**2013年3月期第3四半期  
決算カンファレンスコール資料**

# 本日の説明内容

**1. 2013年3月期第3四半期 決算概要**

**2. 2013年3月期通期 業績予想**

# 1. 2013年3月期第3四半期 決算概要

# 2013年3月期9ヵ月通算 決算概要 (前年同期比)

(単位:百万円)

	2012年3月期 9ヵ月通算		2013年3月期 9ヵ月通算		増 減	
	金 額	売上高比 (%)	金 額	売上高比 (%)	金 額	率 (%)
売 上 高	885,389	100.0	926,524	100.0	41,135	4.6
営 業 利 益	88,373	10.0	51,234	5.5	-37,139	-42.0
税引前四半期純利益	102,604	11.6	68,882	7.4	-33,722	-32.9
当社株主に帰属する 四半期純利益	72,110	8.1	44,970	4.9	-27,140	-37.6
設 備 投 資 額	51,444	5.8	40,707	4.4	-10,737	-20.9
減 価 償 却 費	45,159	5.1	45,122	4.9	-37	-0.1
研 究 開 発 費	35,118	4.0	35,615	3.8	497	1.4
平均為替レート	ドル	79円	80円			
	ユーロ	111円	102円			
為替変動による 影響額 (前年同期比)	売上高	約 -325億円	約 -50億円			
	税引前 四半期純利益	約 -75億円	約 -40億円			

# 2013年3月期9ヵ月通算 事業セグメント別売上高(前年同期比)

(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2012年3月期 9ヵ月通算		2013年3月期 9ヵ月通算		増 減	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	率 (%)
■ ファインセラミック部品関連事業	61,346	6.9	56,937	6.1	-4,409	-7.2
■ 半導体部品関連事業	117,733	13.3	127,362	13.8	9,629	8.2
■ ファインセラミック応用品関連事業	133,600	15.1	136,726	14.8	3,126	2.3
■ 電子デバイス関連事業	165,360	18.7	207,801	22.4	42,441	25.7
<b>部品事業 計</b>	<b>478,039</b>	<b>54.0</b>	<b>528,826</b>	<b>57.1</b>	<b>50,787</b>	<b>10.6</b>
■ 通信機器関連事業	136,568	15.4	127,360	13.7	-9,208	-6.7
■ 情報機器関連事業	178,967	20.2	178,445	19.3	-522	-0.3
<b>機器事業 計</b>	<b>315,535</b>	<b>35.6</b>	<b>305,805</b>	<b>33.0</b>	<b>-9,730</b>	<b>-3.1</b>
■ その他の事業	111,265	12.6	115,009	12.4	3,744	3.4
調整及び消去	-19,450	-2.2	-23,116	-2.5	-3,666	-
<b>売上高</b>	<b>885,389</b>	<b>100.0</b>	<b>926,524</b>	<b>100.0</b>	<b>41,135</b>	<b>4.6</b>

# 2013年3月期9ヵ月通算 事業セグメント別事業利益(前年同期比)

(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2012年3月期 9ヵ月通算		2013年3月期 9ヵ月通算		増 減	
	金 額	利益率 (%)	金 額	利益率 (%)	金 額	率 (%)
■ ファインセラミック部品関連事業	9,618	15.7	6,429	11.3	-3,189	-33.2
■ 半導体部品関連事業	22,294	18.9	22,848	17.9	554	2.5
■ ファインセラミック応用品関連事業	7,231	5.4	9,906	7.2	2,675	37.0
■ 電子デバイス関連事業	21,897	13.2	-7,223	-	-29,120	-
<b>部品事業 計</b>	<b>61,040</b>	<b>12.8</b>	<b>31,960</b>	<b>6.0</b>	<b>-29,080</b>	<b>-47.6</b>
■ 通信機器関連事業	811	0.6	1,671	1.3	860	106.0
■ 情報機器関連事業	22,607	12.6	15,752	8.8	-6,855	-30.3
<b>機器事業 計</b>	<b>23,418</b>	<b>7.4</b>	<b>17,423</b>	<b>5.7</b>	<b>-5,995</b>	<b>-25.6</b>
■ その他の事業	5,532	5.0	7,320	6.4	1,788	32.3
<b>事業利益 計</b>	<b>89,990</b>	<b>10.2</b>	<b>56,703</b>	<b>6.1</b>	<b>-33,287</b>	<b>-37.0</b>
本社部門損益等	12,614	-	12,179	-	-435	-3.4
<b>税引前四半期純利益</b>	<b>102,604</b>	<b>11.6</b>	<b>68,882</b>	<b>7.4</b>	<b>-33,722</b>	<b>-32.9</b>

# 2013年3月期第3四半期 決算概要 (第2四半期比)

(単位:百万円)

	2013年3月期 第2四半期		2013年3月期 第3四半期		増 減	
	金 額	売上高比 (%)	金 額	売上高比 (%)	金 額	率 (%)
売 上 高	310,705	100.0	318,093	100.0	7,388	2.4
営 業 利 益	27,893	9.0	25,343	8.0	-2,550	-9.1
税引前四半期純利益	31,005	10.0	33,150	10.4	2,145	6.9
当社株主に帰属する 四半期純利益	18,801	6.1	19,599	6.2	798	4.2
設 備 投 資 額	13,335	4.3	14,181	4.5	846	6.3
減 価 償 却 費	14,835	4.8	16,438	5.2	1,603	10.8
研 究 開 発 費	12,121	3.9	11,749	3.7	-372	-3.1
平均為替レート	ドル	79円	81円			
	ユーロ	98円	105円			

# 2013年3月期第3四半期 事業セグメント別売上高 (第2四半期比)

(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2013年3月期 第2四半期		2013年3月期 第3四半期		増 減	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	率 (%)
■ ファインセラミック部品関連事業	19,330	6.2	18,538	5.8	-792	-4.1
■ 半導体部品関連事業	44,083	14.2	44,879	14.1	796	1.8
■ ファインセラミック応用品関連事業	42,824	13.8	51,302	16.1	8,478	19.8
■ 電子デバイス関連事業	70,924	22.8	66,986	21.1	-3,938	-5.6
<b>部品事業 計</b>	<b>177,161</b>	<b>57.0</b>	<b>181,705</b>	<b>57.1</b>	<b>4,544</b>	<b>2.6</b>
■ 通信機器関連事業	42,812	13.8	43,027	13.5	215	0.5
■ 情報機器関連事業	58,304	18.8	61,658	19.4	3,354	5.8
<b>機器事業 計</b>	<b>101,116</b>	<b>32.6</b>	<b>104,685</b>	<b>32.9</b>	<b>3,569</b>	<b>3.5</b>
■ その他の事業	40,172	12.9	40,148	12.6	-24	-0.1
調整及び消去	-7,744	-2.5	-8,445	-2.6	-701	-
<b>売上高</b>	<b>310,705</b>	<b>100.0</b>	<b>318,093</b>	<b>100.0</b>	<b>7,388</b>	<b>2.4</b>



# 2013年3月期第3四半期 事業セグメント別事業利益 (第2四半期比)

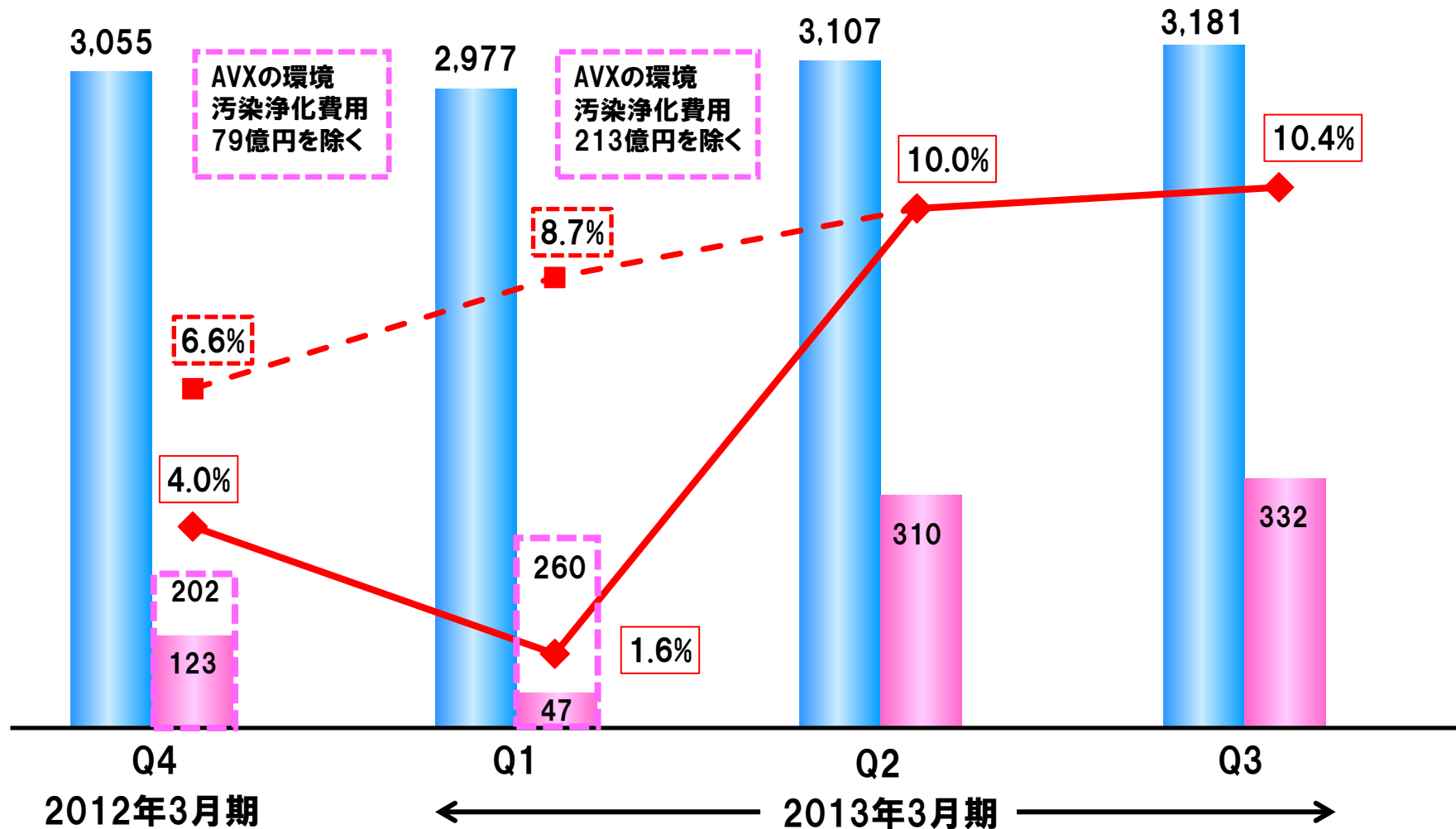
(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2013年3月期 第2四半期		2013年3月期 第3四半期		増 減	
	金 額	利益率 (%)	金 額	利益率 (%)	金 額	率 (%)
■ ファインセラミック部品関連事業	2,201	11.4	1,894	10.2	-307	-13.9
■ 半導体部品関連事業	8,157	18.5	8,986	20.0	829	10.2
■ ファインセラミック応用品関連事業	3,805	8.9	4,618	9.0	813	21.4
■ 電子デバイス関連事業	5,624	7.9	4,656	7.0	-968	-17.2
<b>部品事業 計</b>	<b>19,787</b>	<b>11.2</b>	<b>20,154</b>	<b>11.1</b>	<b>367</b>	<b>1.9</b>
■ 通信機器関連事業	1,007	2.4	870	2.0	-137	-13.6
■ 情報機器関連事業	5,404	9.3	4,646	7.5	-758	-14.0
<b>機器事業 計</b>	<b>6,411</b>	<b>6.3</b>	<b>5,516</b>	<b>5.3</b>	<b>-895</b>	<b>-14.0</b>
■ その他の事業	3,101	7.7	2,975	7.4	-126	-4.1
<b>事業利益 計</b>	<b>29,299</b>	<b>9.4</b>	<b>28,645</b>	<b>9.0</b>	<b>-654</b>	<b>-2.2</b>
本社部門損益等	1,706	-	4,505	-	2,799	164.1
<b>税引前四半期純利益</b>	<b>31,005</b>	<b>10.0</b>	<b>33,150</b>	<b>10.4</b>	<b>2,145</b>	<b>6.9</b>

# 四半期業績推移

(単位:億円)

■ 売上高   
 ■ 税引前利益   
 ◆ 税引前利益率   
 - - ■ - - AVXの環境汚染浄化費用を除く税引前利益率



## 2. 2013年3月期通期 業績予想

# 2013年3月期通期 業績予想

(単位:百万円)

	2012年3月期		2013年3月期				増減金額	
	金額	売上高比(%)	前回予想 (2012年10月公表)		今回予想 (2013年1月公表)			
			金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)		
売上高	1,190,870	100.0	1,320,000	100.0	1,280,000	100.0	89,130	-40,000
営業利益	97,675	8.2	100,000	7.6	73,000	5.7	-24,675	-27,000
税引前当期純利益	114,893	9.6	115,000	8.7	91,500	7.1	-23,393	-23,500
当社株主に帰属する 当期純利益	79,357	6.7	75,000	5.7	57,000	4.5	-22,357	-18,000
希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益(円)	432.58	—	408.85	—	310.72	—	-121.86	-98.13
設備投資額	66,408	5.6	67,000	5.1	60,000	4.7	-6,408	-7,000
減価償却費	62,374	5.2	70,000	5.3	60,000	4.7	-2,374	-10,000
研究開発費	45,559	3.8	55,000	4.2	52,000	4.1	6,441	-3,000
平均為替レート	対ドル: 79円	対ユーロ: 109円	対ドル: 79円	対ユーロ: 101円	対ドル: 82円	対ユーロ: 106円		
為替変動による影響額 (前期比)	売上高	約-400億円		約-140億円		約140億円		
	税引前 当期純利益	約-100億円		約-70億円		約20億円		

(注) 2013年3月期業績予想の希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、2013年3月期第3四半期の希薄化後の期中平均発行済株式数を用いて算出しています。  
最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。

# 2013年3月期 事業セグメント別売上高予想

(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2012年3月期		2013年3月期 予想				増減金額	
			前回予想 (2012年10月公表)		今回予想 (2013年1月公表)			
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	前期比	前回予想比
■ ファインセラミック部品関連事業	80,372	6.7	77,000	5.8	74,800	5.8	-5,572	-2,200
■ 半導体部品関連事業	153,420	12.9	170,000	12.9	164,800	12.9	11,380	-5,200
■ ファインセラミック応用品関連事業	179,784	15.1	210,000	15.9	210,000	16.4	30,216	-
■ 電子デバイス関連事業	228,721	19.2	284,000	21.5	272,400	21.3	43,679	-11,600
<b>部品事業 計</b>	<b>642,297</b>	<b>53.9</b>	<b>741,000</b>	<b>56.1</b>	<b>722,000</b>	<b>56.4</b>	<b>79,703</b>	<b>-19,000</b>
■ 通信機器関連事業	178,669	15.0	201,000	15.2	178,700	14.0	31	-22,300
■ 情報機器関連事業	243,457	20.4	241,000	18.3	249,100	19.4	5,643	8,100
<b>機器事業 計</b>	<b>422,126</b>	<b>35.4</b>	<b>442,000</b>	<b>33.5</b>	<b>427,800</b>	<b>33.4</b>	<b>5,674</b>	<b>-14,200</b>
■ その他の事業	151,987	12.8	164,000	12.4	160,600	12.6	8,613	-3,400
調整及び消去	-25,540	-2.1	-27,000	-2.0	-30,400	-2.4	-4,860	-3,400
<b>売上高</b>	<b>1,190,870</b>	<b>100.0</b>	<b>1,320,000</b>	<b>100.0</b>	<b>1,280,000</b>	<b>100.0</b>	<b>89,130</b>	<b>-40,000</b>

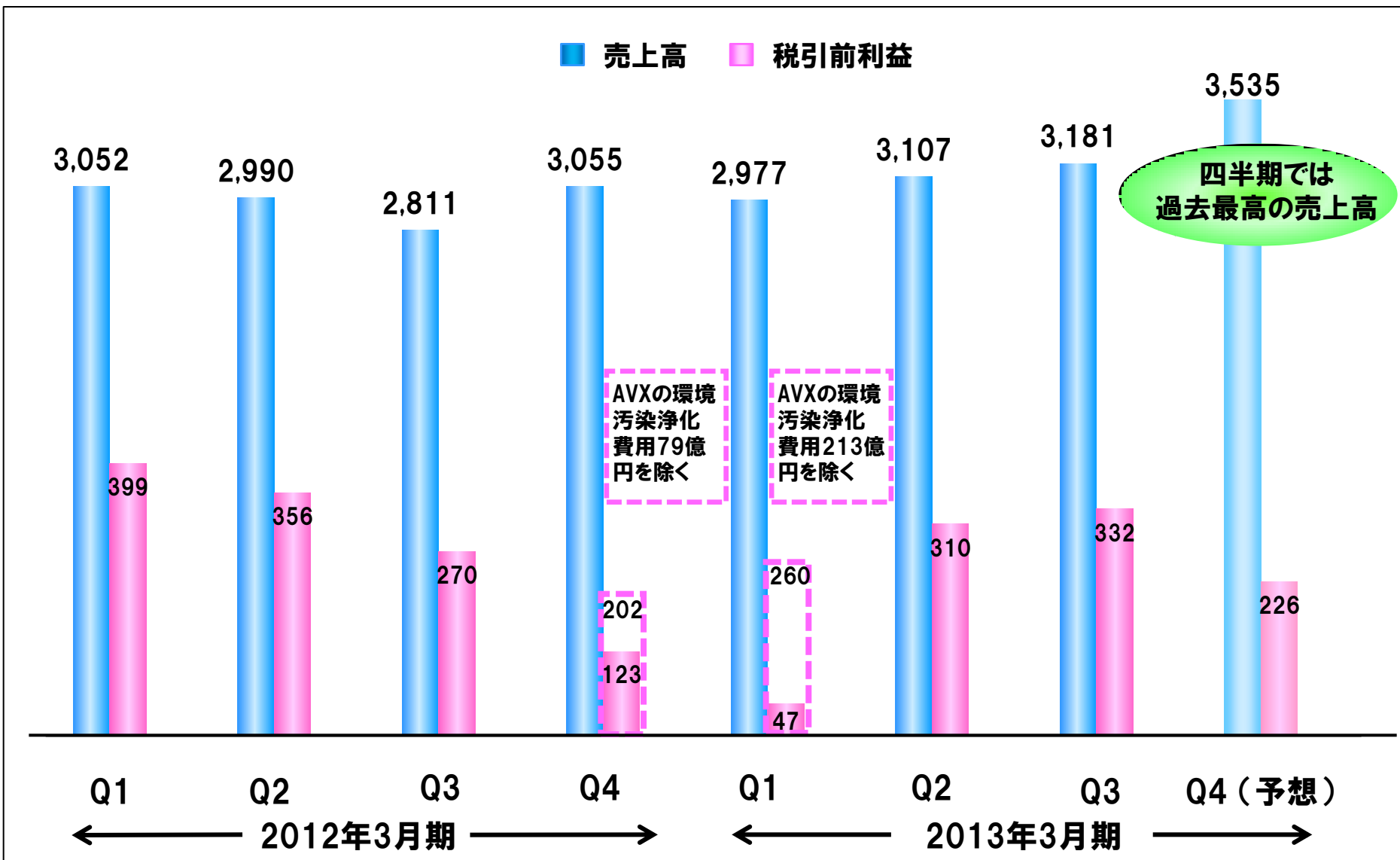
# 2013年3月期 事業セグメント別事業利益予想

(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2012年3月期		2013年3月期				増減金額	
			前回予想 (2012年10月公表)		今回予想 (2013年1月公表)			
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	前期比	前回予想比
■ ファインセラミック部品関連事業	12,622	15.7	10,300	13.4	7,100	9.5	-5,522	-3,200
■ 半導体部品関連事業	27,754	18.1	30,000	17.6	26,300	16.0	-1,454	-3,700
■ ファインセラミック応用品関連事業	6,459	3.6	17,600	8.4	16,100	7.7	9,641	-1,500
■ 電子デバイス関連事業	16,036	7.0	2,500	0.9	-5,500	-	-21,536	-8,000
<b>部品事業 計</b>	<b>62,871</b>	<b>9.8</b>	<b>60,400</b>	<b>8.2</b>	<b>44,000</b>	<b>6.1</b>	<b>-18,871</b>	<b>-16,400</b>
■ 通信機器関連事業	1,469	0.8	6,200	3.1	2,900	1.6	1,431	-3,300
■ 情報機器関連事業	29,451	12.1	21,000	8.7	21,200	8.5	-8,251	200
<b>機器事業 計</b>	<b>30,920</b>	<b>7.3</b>	<b>27,200</b>	<b>6.2</b>	<b>24,100</b>	<b>5.6</b>	<b>-6,820</b>	<b>-3,100</b>
■ その他の事業	8,054	5.3	11,500	7.0	10,300	6.4	2,246	-1,200
<b>事業利益 計</b>	<b>101,845</b>	<b>8.6</b>	<b>99,100</b>	<b>7.5</b>	<b>78,400</b>	<b>6.1</b>	<b>-23,445</b>	<b>-20,700</b>
本社部門損益等	13,048	-	15,900	-	13,100	-	52	-2,800
<b>税引前当期純利益</b>	<b>114,893</b>	<b>9.6</b>	<b>115,000</b>	<b>8.7</b>	<b>91,500</b>	<b>7.1</b>	<b>-23,393</b>	<b>-23,500</b>

# 四半期業績推移

(単位:億円)



## 将来予想に関する注意事項

この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。かかる将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものです。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。(1) 当社の主要市場である日本、北米、欧州及びアジアの経済状況。(2) 当社が事業を行う国及び地域における経済・政治・法律面の諸条件及びその想定外の変化。(3) 円高、政治・経済情勢、関税及び不十分な知的財産権等の保護等が当社製品の輸出に及ぼす影響。(4) 為替レートの変動が当社の海外資産の価値または製品価格に及ぼす影響。(5) 製品価格、技術革新、製品開発、品質、納期等の面における競争の激化。(6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延または不良の発生。(7) 電力不足や電力費の上昇が当社の生産活動及び販売活動に及ぼす影響。(8) 生産及び開発能力の拡大または現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態。(9) 買収した会社または取得した資産から期待される成果や事業機会が得られない事態。(10) 科学技術分野等の優れた人材の確保が困難となる事態。(11) 当社の企業秘密が漏洩または知的財産権が侵害される事態。(12) 当社が知的財産権侵害に関連する要求または特許実施許諾料の請求を受ける可能性。(13) 国内外の環境規制による賠償責任の発生及び関連費用の負担。(14) 意図しない法規制への抵触または想定していない法規制の導入が当社の事業活動を制約する状況。(15) テロ行為、疾病の発生等が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす悪影響。(16) 地震等の自然災害及びこれに付随する災害によって当社の事業関連施設、サプライヤー及び顧客、並びに社会資本及び経済基盤等が甚大な被害を受ける事態。(17) 当社の顧客の財政状態の悪化により売掛債権の回収が困難となる事態。(18) 当社が保有する投資有価証券等の時価の下落に伴う減損処理の可能性。(19) 当社の長期性資産、営業権、無形資産の減損処理の可能性。(20) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性。(21) 会計基準の変更。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開または財政状態は、これらの将来予想に関する記述に明示または黙示される将来の業績、事業活動、展開または財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。